PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-230499

(43) Date of publication of application: 14.10.1991

(51)Int.CI.

H05F 3/04

H02M 9/06

(21)Application number: 01-265189

(71)Applicant: TAKASAGO THERMAL ENG CO

I TD

(22)Date of filing:

13.10.1989

(72)Inventor: SAKATA SOICHIRO

YOSHIDA TAKAKI OKADA TAKAO

(30)Priority

Priority number: 64 52867

Priority date: 07.03.1989

Priority country: JP

64 55813

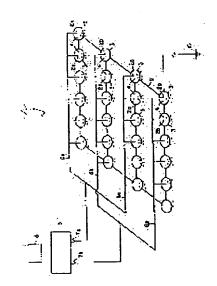
08.03.1989

JP

(54) ION GENERATOR AND ELECTRICITY REMOVING FACILITY FOR CHARGED ARTICLE IN **CLEAN SPACE BY USE THEREOF**

(57)Abstract:

PURPOSE: To effectively prevent the static electricity electrification of the manufacturing environment by arranging multiple needle-shaped emitters and ground counter electrodes in the direction crossing the flow of clean air, and applying the unbalanced AC voltage biased to positive or negative to these discharge electrodes. CONSTITUTION: Many discharge sections 4 each constituted of a pair of a needle-shaped emitter 2 and a loop-shaped ground counter electrode 3 are arranged expansively two-dimensionally in the direction crossing the flow 1 of clean air. Emitters 2a on the uppermost first line and emitters 2a on the third line from the top are connected to the output terminal 7a of a voltage controller device 5, and emitters 2b on the second line from the top and emitters 2b on the fourth line from the top are connected to the output terminal 7b of the device 5. The AC high voltage added with the preset bias voltage on the negative side is applied from the terminal 7b. The AC high voltage added with the bias voltage on



the positive side sometime than that of the terminal 7b is applied from the terminal 7a. The magnitude of the high voltage and the magnitude of the bias and the cycle sometime are adjusted by a controller 8.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

Searching PAJ 2/2 ページ

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

9日本国特許庁(IP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報(A) 平3-230499

@Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

③公開 平成3年(1991)10月14日

H 05 F 3/04 H 02 M 9/06

7028-5G 8325-5H Ď

審査請求 未請求 請求項の数 10 (全19頁)

60発明の名称

イオン発生装置およびこれを用いた清浄空間内の帯電物品の除電設

備

頭 平1-265189 ②特

願 平1(1989)10月13日 22出

特許法第30条第1項適用 1989年8月24日、静電気学会共催の「第7回エアロゾル科学・技術研究討 論会|において発表

優先権主張

⑩平1(1989)3月7日國日本(JP)⑪特願 平1-52867

⑩平1(1989)3月8日孁日本(JP)⑩特願 平1-55813

@発

総 一郎

神奈川県横浜市緑区鴨志田町807-43

明 勿発 朙 君 阪 田 害 \blacksquare

隆 紀 神奈川県座間市立野台639-2

何発 明 者 岡 田

者

孝 夫

東京都町田市玉川学園 2-16-13

勿出 顋 高砂熱学工業株式会社 人

東京都千代田区神田駿河台4丁目2番地8

19代 理 人 弁理士 和田 憲冶

1. 発明の名称

イオン発生装置およびこれを用いた清浄空間内 の帯質物品の絵質段機

- 特許請求の範囲
- (1) 針状の放電板に高電圧を印加してコロナ放電 により複数電極周辺の空気をイオン化するイオン 発生装置において、準電性の接地グリッド又は適 宜間隔で配置された複数の接地リングと、該接地 グリッド又は接地リングの夫々の内側空間に配置 された針状の放電揺と、これらの放電器に対し正 又は負に偏った不平衡交流高電圧(正または負に 偏ったバイアス電圧が印加された交流高電圧)を 印加する高圧電波と、該不平衡交流高電圧の大き さと正又は負の偏りの大きさと場合によっては問 期も調節できるコントローラとで構成したことを 特徴とするイオン発生装置。
- (2) 針状の放電極の放電端には石英が被者されて いる請求項1に記載のイオン発生装置。
- (3) 針状の放電機に交流の高電圧を印加してコロ

ナ放電を行わせる交流式イオン発生器を、フィル タを遇遇した滑浄空気の流れの中に設置し、この イオン発生器によってイオン化された空気の流れ を静電気を帯びた物体に供給して該帯電物体上の # 電気を中和する設備において、

該イオン発生器における該放電極の放電端がセ ラミックスの誘電体材料で被覆されており.

該放電端が、グリッド状またはループ状の接地 された対極に対して所定の距離を難して空気中に 配置されることによって、1個の放電対が形成さ tr.

この放電対が前記の清浄空気の流れを横切る方 向に二次元的な拡かりをもって多数配置され、

このように配置された多数の放電対のうち、収 る放電対の放電極が、マイナスのバイアス電圧が 付加された交流の高電圧電源に接続されることに よって擬似陸極エミッタを構成し、他の放電対の 放電極が、前記のマイナスのバイアス電圧よりも プラスの側に偏ったパイアス電圧が付加された交 彼の高電圧電源に接続されることによって擬似陽

極エミッタを構成し、

これら世位陰極エミッタと疑似陽極エミッタが前記の二次元的な拡がりをもった配置のなかで分散して配置されていることを特徴とする清浄空間内に存在する帯電物品の除電設備。

- (4) 清浄空間は半導体製造のための空間である請求項3に記載の帯電物品の除電設備。
- (5) セラミックスの課電体材料は石英である額求 項3または4に記載の帯電物品の除電設備。
- (6) 擬似陰極エミッタを構成している放電極の放電猫は、グリッド状またはループ状の接地された 対極に対し気流の下波側に位置している請求項3. 4または5に記載の帯電物品の除電設備。
- (7) 多数の複放電対のうち、或る放電対の放電極が、マイナスのバイアス電圧が付加された共通の交流の高電圧電源に接続されることによって操縦が、プラスのバイアス電圧が付加された共通の高電圧電源に接続されることによって機関隔極エミッタを構成している請求項3、4または5に記

数の帯電物品の除電設備。

- (8) バイアス電圧が付加された交流の高電圧電源の高間用の交流を入力してこれを所定の高電電圧圧が交流に昇圧する手段およびこの昇圧したた電圧に加する手段を備えた電圧コントロール装置は、調整ではおよびバイアス電圧の大きさを自在に調整できる操作部を備えている讃求項3、4、5、6または7に記数の帯電物品の除電設備。
- (9) 提供陈極工ミッタを構成している放電極と挺似場隔エミッタを構成している放電極は、二次元的な批がりの中で少なくとも一次元方向には互い違いに分散して配置されている請求項3、4、5、6、7または8に記載の帯電物品の殊電数値。
 (10)放電対は護滑準空気の流れの方向に直角な方向に二次元的な拡がりをもって多数配置される請求項3、4、5、6、7、8または9に記載の帯電物品の除電数値。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

(発明の背景)

例えば半導体素子を製造するクリーンルームでは、 静電気の帯電現象に起因する種々の障害が問

題視されるようになった。このような障害には、 半導体デバイスの破壊と性能劣化、微粒子の吸着 による製品の表面汚染、エレクトロニクス機器の 誤動作等がある。

半導体素子の高集積化、高速、省電力化が進む につれて酸化铯鞣膜の厚みもどんどん薄くなり。 配線や金属電極が極小化し、このために、静電気 による放電が発生すると、孔があいたり、金属皮 分が溶腫または悪発したりして、半導体デバイス の破壊や性能劣化を引き起こす。MOS-FET や C a A s で は 100~200 ボルトの 電圧にも耐えられ ない場合があり、その業子の表面電位を20ポルト 以下に下げる必要のある場合もある。半導体素子 が完全に破壊した場合は出荷検査の段階でそれを 発見できるが、性能劣化は見分けるのが非常に困 難である。したがって静電破壊の障害を少なくす るには、半導体が静電気に出会う概会をできるだ け少なくすること。すなわち素子および素子が粗 み込まれた基板に帯電物をできるだけ近づけない こと、帯電動はことごとく除電しておくことであ る。ところが、これを完全に運行することは従来の技術では殆んど不可能であった。半導体製造工程における各種物体の表面電位の湖定例として、ウエハ: 5 kV、ウエハキャリヤ: 35kV、アクリルカバー: 8 kV、テーブル表面:10kV、保管キャビネット:30kV、作業者:10kV、石英パレット:1.5kVであったという報告例もある。

また、クリーンルーム内にエレクトロニクス段群が存在する場合に、例えば特質した人体やブリンク用紙が放質したりすると、その放電電流が静電ノイズとなって電子機器の誤動作を引き起こすこともある。これの防止にも、クリーンルーム内に存在する帯質物体の除電が必要となる。

なってきた。したがって、この微粒子の吸着によ

る製品の表面汚染の助止には、 クリーンルームの

消浄度を高める技術およびフィルターの性能向上

技術とは直接的には関係のない静電気の除電技術

の開発を待たねばならない。

以上のようなクリーンルーム内での節電気の帯電現象に起因する各種の簡音を除去するには、クリーンルーム内に存在する帯電した物体が電気の段は、帯電物体が電気の段準体である場合には接地すればよく、これによって帯電した野電気を素早く造がすことができる。しかしたりーンルーム内の全ての導体物品を接地を必像

合では接地しても除電できず無意味となる。ウエハについて言えば、ウエハ自身は導体であっても 絶縁物であるカセットケースやパレットに入れて 搬送されるために、接地によって帯電を除去する ことは困難である。このようなことから、イオナイザによる除電方式が提案された。

クリーンルーム内はフィルクーで移化された液ので変異ないはほー方向性に流れているののの空気気はつけに流れていかかって空気気はいい位置)にコロはないを生器にはいいなが、変更気をできない。というとはないのである。からないのにはできるのではないにはできる。からないのである。

これまで、かようなコロナ放電によるイオン発

生器として、Pulsed-DCタイプ、 D C タイプおよび A C クイプのものが知られている (D C は直流、A C は交流を意味する)。いずれにしても、空気中に配置した電極 (Emitter) 近傍で発生する電界強度が、空気の絶縁破壊電界強度以上となるような直流または交流の高電圧を被電極に印加することによってコロナ放電を行わせるものであり、それぞれ次のような特徴を有する。

Pulsed-DCタイプ:これは、第19図に図解的に示したように、所定の間隔(例えば数10ceの間隔)を開けて対向配置された一対の針状エミッタ(タングステン電極)100aと100bに、例えば+13~+20kVまたは-13~-20kVの直流を、例えば1~11秒間隔(パルス)で交互に印加してエミッタ100aと100bから交互に正と負のイオン(air ions)を発生させ、このエアイオンを気流に乗せて帯電物体 101に運び、帯電物体の帯電電荷と反対極性のイオンで中和する仕組みである。そのパルス波形の例を第20図に示した。

DCタイプ:これは、第21回に図解的に示した

ように、絶縁被覆された一対の選電性のバー102a と102b (これらのバーには多数本の針状エミッタ 103a、103bが1~2cm間隔でそれぞれ埋めこまれ ている)を所定の間隔(例えば数10cm間隔)でバー 一軸を平行にして対向配置し、一方のバー102aの 各エミッタ103aに+12~+30kV、他方のパー102b の各エミッタ103bに-12~-30kVの直流電圧を印 加し、空気をイオン化する仕組みである。

A C タイプ: これは針状エミッタに高電圧の交流 (同波数は所用の50/60 Rz) を印加するものであり、例えば第22 図に示すように、多数本のエミッタ104を二次元的はがりをもって配置すると共にこれらを交流高圧電源105 に対して地縁被覆されたフレーム状の導電性パー106 によって接続し、各エミッタ104の放電端を取り囲むように放電端から難してグリッド107を対極として配置し、このグリッド107を接地する構造のものが知られている。これによると、各エミッタ104と接地グリッド107との間で交換サイクルに応じて極性が反転する電界が形成され、各エミッタ104からイオ

が低下したり、またこの堆積粉磨がクリーンルーム内に再飛散したりする問題を起こす。 したがって、エミッタの洗浄が怠れず、また前記のスパッタリング現象はエミッタ先端を損傷させるので頻繁な取り換えを必要とする。

第三に、クリーンルームの天井面に多数のイオン発生器を取付けると、クリーンルーム内のオゾン濃度が高くなることがある。 その濃度は人体に影響を与えるほどではなくても、オゾンは反応性に富むので半導体製造には好ましくない。

そして、前記の各タイプそれぞれ次のような個 別の問題がある。

D C タイプでは一方のエミッタ (第21図の例ではパー102a例のエミッタ) からは正にイオン化した空気が、他方のエミッタ (同 パー102b例のエミッタ) からは負にイオン化した空気が空気流にのって渡れるので、正と負の何方かに偏ったイオンが帯電物品に到達することになりかねない。このなめ、帯電物品の帯電負荷の極性と同じ極性のイオンが供給される機会も多く、この場合には除電

ン空気が発生する。

ところが、これらいずれのタイプの公知のイオン発生器も、クリーンルーム内の帯電物品の除電に使用しようとすると、以下のような問題に遭遇する。

先す第一は、いずれのタイプでも、エミッタ目身によるクリーンルームの汚染の問題である。 放電医である針状エミッタの材質はタングステンが最も好ましいとされているが、このエミッタに高度圧を印加してコロナ放電を行わせると、スパッタリング現象によって正イオン発生時におびただしい 微粒子(0.1μm以下の粒径のものが殆んどである) がエミッタ先端から発生し、これが清浄空気流に運ばれてクリーンルーム内を汚染する。

第二に、いずれのタイプでも、クリーンルーム内で長時間稼働するとエミッタの放電端に主としてSiOsからなる白色の粉磨が目視できるほど付着堆積する。これは、クリーンルームに清浄空気を供給するためのフィルタ素材にその原因があると考えられる。この堆積粉磨によってイオン発生量

されることはない。逆に、帯電していないか若しくは帯電量が小さい物品に対しては、機送された空気イオンによって帯電を助成する事題も起こり得る。この現象は特に正負の電極間距離を難した場合に起こり易いが、電極間距離をあまり短くするとスパークが生じるといった問題がある。

Polised-OCタイプでは所定の問期でこのイオンの極性を反転させるのでその発生同期毎に交互に正負イオンが帯電物品に供給されることになり、DCタイプのように正負どちらかのイオンが連続して送られるといったことは避けられるが、その問期をあまり短くすると正と負のイオンが環送気やて混ざり合って帯電物品に到達する例に結合してイオンが消滅する度合いが多くなる。また逆に周期をあまり長くすると、正負イオンの結合の割合は低下する代わりに、正と負のイオンの大きな塊が交互に帯電表面に到達することになる。別、Blitshteyn、et、al.、はAssessing The Effectiveness of Cleanroom Ionization Systems、Nicrocontamination、March 1985、P.46~52、76におい

てPulsed-OCタイプでは符置表面の電位は例えば 類23図に示すように正と負を交互に扱り返して被 實することを報告している。この結果では、等電 表面は符度電荷が無くなることはなく。正または 負に500V程度の符電が交互に生じることになる。 近年の超し5 」が数10Vの表面電位でも破壊され ることを考えると、かような500Vの如き表面電位 が生じることは、かえって製品歩割りを低下する ことにもなりかねない。

A C タイプは、正イオンと負イオンの発生量が 異なるという基本的な問題がある。エミッタに高 理圧の交流を印加すると、正イオンの発生量は負 イオンの発生量の L O 倍以上となることもある。 鈴木政典ほかは、第6回空気清浄とコンタミネー ションコントロール研究大会予稿集 (1987)、P269 ~ 276 およびこれに対応する英文文献、M. Suzuki、 et.al. Effectiveness of Air Ionization Systems in Clean Rooms、1988 Proceedings of The IES Annual Technical Meeting、Institute of Environmental Sciences、Mt. Prospect, Illinois。

の各種の静電気障害を、公知のイオン発生器が有する先述のような弊害を起こさないように、取り除くことにある。特に本発明は、ACタイプのイオン発生器の先述の問題を解決し、且つ公知のエミックが有する共通した問題、すなわち発露によるクリーンルーム汚染、粉塵の付着堆積およびオブンの発生といった問題をも解決して、半導体製造理境の静電気の帯電を効果的に防止しようとすることろにある。

(発明の構成)

本発明は、針状の放電極に高電圧を印加してコーナ放電により設放電極周辺の空気をイオン化化するイオン発生装置において、導電性の接地リングの接地リングの大きに置された複数の表々の内側空間に配置された針状の放電極と、これらの放電極に対しては負に偏った不平衡で流高電に対しに偏ったパイアス電圧が印加された交流高電圧の大きさとよりの大きさとよりの大きさとよりを表をはよってあると表を表を表していた。

p.405~412 において、例えば第24図に示すよう な、 ACタイプのイオン発生器で発生するイオン 濃度の測定例を報告しているが、負イオンの濃度 は正イオンのそれに比べて著しく少なくなってい る。なお第24図の測定は水平方向に設置したHEPA フィルクから下方に清浄空気が一様に流れる空間 内にACタイプのイオン発生器を設置して行われ たものであり、図中のははイオン発生器から測定 点までの鉛直距離、ℓはイオン発生器中心値(鉛 直線)から湖定点までの水平距離を要しており、 BACKGROUNDはイオン発生器をOPFにしたときの. もともと気流中に含まれていたイオン領皮を衷し ている。このように、従来のACタイプのイオン 発生器では正イオン濃度の高いイオン空気が供給 されるので、帯電表面は中和されるどころか数10 ポルトから200 ポルト程度の正の電位に樹ีした ままになることすらある。

〔発明の目的〕

したがって、本発明の目的とするところは、静 な気によって引き起こされる、特に半導体製造時

ては同期も調節できるコントローラとで構成したことを特徴とするイオン発生装置を提供するものである。そのさい、針状の放電極はその放電場に石英が被脅されたものを使用することもできる。また本発明は、このようなイオン発生装置を用いて消浄空間内の帯電物品を除電する設備、特に半導体製造時における既述のような問題の解決を図った設備を提供するものである。

この設備の要旨とするところは、針状の放電極に交流の高電圧を印加してコロナ放電を行わせる交流式イオン発生器を、フィルクを通過した演浄空気の流れの中に設置し、このイオン発生器によってイオン化された空気の流れを静電気を帯びた物体に供給して該帯電物体上の静電気を中和する段優において、

該イオン発生器における該放電機の放電端がセ ラミックスの誘電体材料で被置されており。

該放電端が、グリッド状またはループ状の接地された対極に対して所定の距離を離して空気中に配置されることによって、1個の放電対が形成さ

n,

この放電対が前記の清浄空気の流れを根切る方 同に二次元的な拡がりをもって多数配置され.

このように配置された多数の放電対のうち、取る放電対の放電極が、マイナスのバイアス電圧が行加された交流の高電圧電源に接続されることによって関係なり、のは、イアス電圧が付加されたでである。の間に電源に接続されることによって関係を振いました。

これら既似陰後エミックと既似陽極エミッタが 前記の二次元的な拡がりをもった配置のなかで分 散して配置されていることを特徴とする。

すなわち本発明者らは、コロナ放電用の金属製(最も普通にはタングステン製)の放電橋(エミッタ)の放電機を誘電体(dialectric)であるセラミックスの薄膜で被覆した場合には、これに交流の高電圧を印加してコロナ放電を行わせると協被理なしの場合に比べて空気をイオン化する能力

めないので、交流の高電圧を印加する必要がある。 さらに本発明者らは、ACタイプのイオン発生 器の基本的な問題であった既述の正イオン濃度と 負ィオン濃度の大きな差、並びに正負の極性が経 時的に周波数に応じて変化することによる空気移 動中での中和の問題は、印加する交流の高電圧に 所定のバイアス電圧を付加することによってほぼ 完全に無くすることができ、交流の電圧をエミッ タに印加するにも拘わらず、或るエミッタ(腹似 陽極エミッタ)からは正イオン濃度の高い空気を 雑統的に、また、他のエミッタ(股似路福工ミッ タ)からは負イオン濃度の高い空気を鞭銃的に生 成させることができることを見い出した。したが って、この擬似陽極エミッタと擬似陰極エミッタ の配置を分散させることによって、正イオンと負 イオンをバランスして含む空気を帯電物品に送り 込むことができ、既述の半準体製造における静電 気障害を除くのに大きく貢献できることがわかっ た.

この場合、擬似陸極エミッタを構成している放

はそれほど低下させないで、放電端からの発露を ほぼ皆無にすることができ、しかも、このセラミ ック放電部にはクリーンルーム内での使用によっ ても粉皮が付着することがなく、加えてオゾンの 発生も低下させることができることを見い出した。 誘電体としてのセラミックスは、石英特に透明石 英が好遇であり、そのほか、アルミナ磁器、アル ミナーシリカ系磁器、さらには耐熱ガラス等が使 用できる。この誘電体セラミックスの厚みは2 == 以下、透明石英を使用した場合には、好ましくは 0.05~0.5mm とする。なお、このような誘電体の セラミックスの薄膜で金属エミックの先端を被理 した放電機に、本来の使用態様とは異なるが直流 の高雄圧を印加した場合には、電圧を印加した瞬 間はエミッタ先端部の電界によって空気は電離さ れ、正と負のイオンが発生するが、印加後一定時 間が経過すると(例えば、0.3m/secの気流中では 0.1秒後),印加電圧と反対極性の空気イオンがエ ミッタの回りを取り囲み、エミッタ先端部の電界 強度を弱めてしまい、持続的なイオンの発生は望

短極の放電端は、グリッド状また はルーブ状の接 地された対極に対し所定の距離だけ気流の下流側 に位置しているのが好ましい。また多数の放電対 のうち,成る放電対の放電極が,マイナスのバイ アス電圧が付加された共通の交流の高電圧電源に 接続されることによって擬似陰極エミッタを構成 し、他の放電対の放電極が、プラスのパイアス電 圧が付加された共通の交流の高電圧電源に接続さ れることによって擬似陽極エミッタを構成するの が有利である。このような所定のバイアス電圧が 付加された交流の高電圧電源を得るには、商用の 交流を入力してこれを所定の高電圧の交流に昇圧 する手段およびこの昇圧した交流に所定の正また は負の直流のバイアス電圧を付加する手段を備え たҵ圧コントロール装置を使用すればよく、特に該 交流電圧の大きさおよびバイアス電圧の大きさを 自在に調整できる操作部を備えた装置に構成され たものがよい。

〔発明の具体的態様〕

以下に図面に示した本発明の具体的態様を説明

する.

第1図は、矢印1で示す精浄空気の流れの中に 配置された本発明に従うイオン発生器の例を示し たものであり、針状のエミック2とループ形状の 接地対極3との対からなる放電部4が、消浄空気 の流れを損切る方向に二次元的な拡がりをもって 多数配置されている。図示されてはいないが、こ のイオン発生器が配置された位置より空気流れの 上流側にはHEPAまたはULPAフィルターが設置され ており、該フィルターによって浄化された空気が このイオン発生器を通過する。そして、このイオ ン発生器を通過した一方向性の空気波が帯電物品 の表面に向けて渡れる。図示の例では、各針状ェ ミッタ2は、その先端を気流の下流方向に向けて 配置され、そして真円状のリングからなる対板3 がその気流を横切る方向に配置されており、各工 ミッタ2の先端は、対極3のリングの中心を貫通 する仮規線上にほぼ位置している。また図の例で は、エミッタ2と対極3の対からなる放電部4を ほほ同間隔で6個並べて一つの列を構成し、この

列が、ほぼ平行に且つほぼ同一平面内に 4 列配置 されている。すなわち、図の最上部の第1列目の 各エミッタ2aと、上から第3列目の各エミッタ2a は、絶縁被覆された共通の導線faによって電圧コ ントローラ 装置 5 の OUT PUT Taに 通じ、 施方、 ト から第2列目の各エミッタ2bと、上から異4列目 の各エミッタ2bには、 絶縁被覆された共调の遺跡 6bによって促圧コントローラ装置 5 のOUT PUT 7b に通じている。後で詳述するように、OUT PUT 7b からはマイナス側に所定のパイアス電圧が付加さ れた交流の高電圧が印加され、OUT PUT Taからは OUT PUT 7bよりもマイナス倒への偏りの少ない。 場合によってはブラス側に借ったバイアス電圧が 付加された交流の高電圧が印加される。8は電圧 コントローラ装置5の電圧操作部を示す。また、 リング状の対極3は、どの列のものであるとは問 わず、その全てが絶縁被覆された共通の再線9に よってグラウンド10にアースされている。

第2 図は、 第1 図の各放電部 4 を構成しているエミック 2 の詳細を示したものである。本発明に

従うエミッタは放電機の放電端が薄いセラミック スの誘電体材料で被覆されている点に特徴がある が、 第 2 図の例では、 放電極として先細りの針部 13を先端にもつタングステン棒12をセラミックス 製のチューブ14内に同心的に収容している。その さい、 セラミックス製のチューブ14の先端も先細 りの針部15をもつ封鎖された形状とし、タングス テン棒の針部13の先端が、このセラミックスチュ ープの針部15の内面と接触するようにする。これ によって、タングステン様の針部13はセラミック スチューブの薄い層で覆われる。第2図の例では タングステン棒12の外径がセラミックス製のチュ ープ]4の内径よりもやや小さく、また、タングス テン棒の針部13のテーパー角度は、セラミックス チューブの針部15のテーパー角度よりも観角とな っているので、タングステンの針部13がセラミッ クスチューブの針郎15の内面に接するようにタン グステン様にセラミックスチユーブを被着させれ ば、タングステン権の針部13の先端中心が、セラ ミックスチューブの針部15の内面中心に自然に整

合して接することになる。タングステン棒12の他 方の端部16は金属導体17に導通接続されている。 この接続は、タングステン棒12よりも径大の金属 選 体 17 の 端 部 に 同 心 的 に タ ン グ ス テ ン 棒 の 端 部 1 6 を緊密に所定の距離だけ挿入することによって通 成される。この金属導体17は絶縁材料例えばガラ スのチューブ18内に納められ この矩様チューブ 18に対してセラミックスチューブ14の他方の端部 19もシール部材20を介して接続されている。この ようにして構成された本発明のエミッタ2は第3 図に示すように、第1図で説明したリング状の接 地対勝3に対して、セラミックスカバー付きの放 電端21が所定の距離を離して(該放電端21が対極り ング3の仮想中心線上にほぼ位置するところに) 配置されるが、その位置の固定は、充分な強度を もち、従ってそれ自身がかようなエミッタ構造を 支持するフレーム材として機能する絶録被覆導体 6.に吊るすことによって行われ得る。例えばこの 絶縁被覆導体 6 は、太めの金属導体17を絶縁性樹 脂22 (例えば商品名 テフロン) で被覆すること

本発明のエミッタの放電端21を被覆するセラミックスは誤電体材料からなることが必要であり、具体的には石英、アルミナ、アルミナーシリカ、耐熱ガラス等のセラミックス材料が使用できるが、石英特に透明石英が好適である。タングステン様の1.3を覆うその厚みは2mm以下、好ましくは0.5mm以下で0.05mm以上であるのがよい。そのさい、被覆セラミックスも針部(例えば第2図の15で示すような純肉的な先端)を有することが必要である。タングステン棒のうち通常は放電部とは

12の端部28を絶縁被覆25から若干突出させ、この突出部に、針部15をもつセラミックスチューブ14を隙間をもって被せ、この隙間に導電性接着剤29を充塊したものである。27は第4 図と同様のシール材を示している。充塊する導電性接着剤29としては限粉末をエポキシ系制脂に分散させたもの、無鉛粉末をコロイドとしたもの、等が使用できる。第5 図の例ではタングステン棒の端部28は針状に尖っていないが、尖っていてもよい。

第 6 図は、 第 1 図の 8 数 電 8 4 を 構 化 の 8 秒 1 図の 8 数 電 8 8 秒 1 で 8 秒 1 図の 8 数 電 8 8 秒 1 で 8 秒 1 で 8 秒 1 の 9 秒 1 の 1 の 8 秒 1 の 9 秒 1 の 1 の 8 秒 1 の 9 秒 1 の 1 の 8 秒 1 の 9 秒 1 の 1 の 8 秒 1 の 9 秒 1 の 1 の 8 秒 1 の 9 秒 1 の 1 の 8 秒 1 の 9 秒 1 の 1 の 8 秒 1 の 9 秒 1

ならない針部以外の個所、例えばタングステン棒 12の調節などは必ずしもセラミックスで被覆する 必要はない。第4図および第5図はそのような例 を示したもので、第4図のものは、タングステン 梅12の先端部だけをセラミックスチューブ14で被 者した例を示している。すなわち、タングステン 棲12の針部13の外側に、セラミックスチューブ14 の針部15を密着して被覆し、タングステン樽12の 窮郎には他の絶縁材料(例えば絶縁性の樹脂)25 を被覆してある。セラミックスチューブ14はタン グステン律12に接着材(例えばエポキシ樹脂系接 者材) 26を用いて固定し、この固定郎にはシール 材 (例えばシリコン系シール材) 27がタングステ ンが露出しないように覆われている。なお、この 例ではタングステンの針部13の外表面と、セラミ ックスチューブの針部15の内裏面との間に隙間が 生じないような針部構造としてある。第5図の例 ではセラミックスチューブ14の針部15とタングス テ ン 樽 1 2 の 嫡 2 8 と の 間 に 導 電 性 の 接 着 剤 2 9 を 充 壌 した例を示している。すなわち、タングステン棒

している。そして、いずれのリング状対極3もこ の媒体 9 を通じて ground 10にアースされる。こ の導体9が対極3を支持するフレームとしても機 能することから、別途に対極るを空中に支持する 支持郎材を特に必要とせず、したがって、ここを 流れる滑浄空気流がその流れが乱されることが少 なくなる。なお、対極3は図例のように真円状の リングであるのが好ましいが、必ずしも真円でな くとも楕円形などであってもよい。また,従来の ACタイプで使用されたような平行な多数の直線 を二次元的にクロスさせたグリッド状であっても よく、また場合によっては、多角形の導体の輪を 絶縁被覆した導体で接続したものでもよい。いず れにしても、対極3の表面は、前記のエミッタの ようにセラミックスで被覆したりはせず、金属表 面を露出したままで使用する。

第 7 図と第 8 図は、第 1 図の 放電郎 4 を形成するエミッタ 2 と対極 3 との位置関係を示したもので、いずれも、矢印で示す気波 1 の彼れに沿う方向にエミッタ 2 がそして流れを横切る方向に対極

3 が配置され、且つエミッタ2 は対極3 のほぼ仮と中心始終に沿って配置されるのであるが、第7回の例ではエミッタ2 のもうミックスカバー同た政策は21が、対極3 よりも気では21が対極3 ないののがは、近極なったけ難れた位置に設定された状態を示している。すなわち第7回の例ではエミッタ2 がリング対極3 を突き抜けず、第8回の例ではエミッタ2 がリング対極3 を突き抜けず、第8回の例ではエミッタ2 がリング対極3 を突き抜けず、第8回の例ではエミッタ2 がリング状対極3 を突き抜けず、第8回の例ではエミッタ2 がリング状対極3 を突らなけている。本発明設備を繰過するに付与条件によって決定される。

さて、交流式イオン発生器において、本発明では前述のようにセラミックスカバー付きのエミックを使用することを第一の特徴とすれば、第二の特徴は、各エミッタへの交流電圧の印加の仕方にある。すなわち本発明者らは、前記のセラミックスエミックに交流の高電圧を印加することを試

に大きな特徴がある。すなわち、交流周波数に応 じて正と負のイオンを交互に発生させるのではな く、交流の高電圧を印加するにも拘わらず、取る エミッタからは実質的に正イオンだけを、他のエ ミックからは実質的に負イオンだけを発生させる のである。最も代表的な例で言えば、或るエミッ タへは或る大きさのマイナスのバイアス電圧を付 加した高電圧交流を、また他のエミッタへはブラ スのパイアス電圧を付加した高電圧交流を印加す るのである。第1図に帰って説明すると、エミッ タ2bで示す群にはマイナスのパイアス電圧を付加 した高電圧の交流を印加することによって負ィオ ン濃度の高い空気を継続的に発生させ、エミッタ 2aで示す群には、ブラスのバイアス電圧またはマ イナスであっても前者のものよりもその絶対値が 低いバイアス電圧を付加した高電圧の交流を印加 することよって正イオン濃度の高い空気を継続的 に発生させるのである。

いずれのエミッタにも交流電圧が印加されることには変わりばないので、各エミッタは転兜な意

みた結果、その付加するパイアス電圧の極性(ブ ラスかマイナスか) 並びにその大きさを過正にす るならば、交流を印加するにも拘わらず、取るエ ミッタからは正イオン循度の高い空気を継続的に 生成させ、或るエミッタからは負イオン温度の高 い空気を破抗的に生成させることができることを 見出した。すなわち、従来のACタイプのイオン 免生器は、正イオンと負イオンが、その発生濃度 には差があるものの、交流の周波数に応じて交互 に発生することを原則とするものであった。また セラミックスカバー付きのエミッタに直流の高電 圧を印加したのでは、 既述のように、 電圧を印加 した瞬間では正と負のイオンが発生するが、直ぐ に印加電圧と反対極性の空気イオンがエミッタの 放電部を取り囲んでエミッタ先端部の電界強度を 弱めるので持続的なイオンの発生は顰めないので、 高軍圧は交流にすることが必要であった。本発明 は、ACタイプのイオン発生器において、成るエ ミッタからは正イオンを継続的に発生させ、他の エミックからは負イオンを維続的に発生させる点

味では脳板ともまた降板ともなり得るものである が、本発明の説明の都合上、マイナスのバイアス 電圧を付加して負ィオン濃度の高い空気を維統的 に発生させるエミッタを"壁似陰極エミッタ"と 呼び、他方、これよりは正の側に偏ったパイアス 電圧を付加して正イオン濃度の高い空気を雑焼的 に発生させるエミッタを"擬似陽極エミッタ"と 呼ぶことにする。この定義に従うと、第1図にお いて、エミッタ2aの群は難但陽極エミッタ、エミ ッタ2bの群は擬似階橋エミッタを示しており、擬 似陽極エミッタ2aの全ては被覆遅線6aによって電 圧コントローラ装置 5 の OUT PUT 7a に通じ、 他方 擬 似 陰 極 エ ミ ッ 夕 2b の 全 て は 被 履 導 線 6b に よ っ て 電圧コントローラ装置 5 のOUT PUT 7bに通じてい る。OUT PUT ?aと?bからは、それぞれ極性または 大きさの異なるバイアス電圧が付加された高電圧 の交流が出力する。第1図における8は、各007 PUT TaとTbに出力する交流の電圧の形態を操作す る操作部を表している。

第9図は、第1図の電圧コントローラ装置 5 お

よび操作部8の回路を示したものである。図示の ように商用のAC(図例ではAC 100V)のINPUT 31 を共通にして、 4 個のトランス32,33,34および35 が並列に配置されている。そして、これら各トラ ンスの人力側には、それぞれ可変抵抗器(スライ ダック) 1., 1., 1.および1.が備えられている。こ れらのスライダックが第1図の操作部8を構成す る。トランス32は、前述の疑似陽極エミッタ2*に 通じるOUT PUT Taに、商用電圧(100 V) を例えば 8 Kv以上に昇圧して出力し、トランス33は、前述 の既似路極エミッタ2bに通じるOUT PUT 7bに、同 じく商用電圧(100 V) を例えば 8 Kv以上に昇圧し て出力する。したがってトランス32と33は、 真用 交流を周波数をそのままにして昇圧する過常の交 **旅トランスである。一方、トランス34と35は、い** ずれも整波器を内装したトランスであり、商用交 . 液を整波したうえ昇圧する。 したがってこれらを 、直浪トランスと呼ぶことにする。 直流トランス34 は昇圧したマイナスの直流電圧を出力し、これは トランス3.3の二次悪線の片倒に接続される。した

がって、OUT PUT 7bからは、交流トランス33で昇 F.1. た交波成分に所定のマイナスのパイフュ電圧 が付加された合成電圧が印加される。他方、直流 トランス35は昇圧したプラスの直流電圧を出力し、 これはトランス32の二次単級の片側に接続される。 これにより、OUT PUT 7aからは、交流トランス32 で昇圧した交流成分に所定のブラスのバイアス電 圧が付加された合成電圧が印加される。なお乳9 図において、Fはヒューズ、SWは電源スイッチ、 2,および2。は電源投入時におけるノイズを吸収し てパルス成分供給を少なくするためのスパークキ **うーを示す。この構成になる同路によれば、スラ** イダックT,とT。の操作によってOUT PUT 7aから擬 似隔極エミッタ2aに出力する交流電圧およびプラ ス側のバイアス電圧の大きさを自在に調節でき、 またスライダック『zと『sの操作によってOUT PUT 7bから擬似降極エミッタ2bに出力する交流電圧お よびマイナス側のバイアス電圧の大きさを自在に 切飾できる。

第10回は、 第1 図の電圧コントローラ装置 5 お

よび操作部8を構成する一層好ましい回路を示し たものである。この國路装置は、商用の交流(AC 1004) の嫡子31にトランス37を取付けたうえ、そ の二次側に整流回路38、定電圧回路39、インバー 夕回路40、高圧変換トランス41、高圧プロック42 を順に接続したものである。整流回路38ではトラ ンス37で得られた交流を全波整流し直流に変換す る。定電圧回路39は出力電圧を一定にするもので ある。入力する商用交流の電圧が変動した場合に は整流回路38で得られる直流電圧もそれに伴って 変動し、後続の高圧変換トランス41の入力電圧が 変化して最終的な出力電圧を一定にできなくなる ので、この定電圧回路39を挿入する。インパータ 回路40には発振回路が組み込まれており、定電圧 国路39から出力する定電圧直流を方形波にチョッ パする。この方形波の電圧は高圧変換トランス41 によって昇圧され、例えば第11図(a)の43に示すよ うな方形被の交流を得る。 諮高圧変換トランス41 は、絶縁トランスの後段にスライダックを入れた 構成とすることにより、交流電圧の大きさを可変 にできる。この交流電圧は高圧整流器(ダイオー F) D1~ D2 および高圧抵抗 R1~ R6を組み込 んだ高圧プロック42を経てOUT PUT 7aおよび7bに 出力する。そのさい、この高圧プロック42内にお いて、トランス41の二次巻線は、片側がアースさ れた接地線44, 他方の側がOUT PUT 7aと7bに通ず る出力線45と46に分岐し、OUT PUT 7aに通ずる出 力 線 45 と接 铯 線 44 の 間 に ブ ラ ス 側 の 電 流 は 流 さ ず マイナス側の電流だけを流すダイオードDlが介装 され、また、OUT PUT 7bに通ずる出力線46と接地 練44の間にマイナス側の電流は渡さずブラス側の 電流だけを流すダイオード D·2が介装されており、 また抵抗R1~R6が図示のように組み込まれてい ることから、OUT PUI 7aに対しては、トランス41 で昇圧されたプラス側の電圧はそのまま加わるが、 マイナス側の電圧は、 D1によりアース側に流れ る分だけゼロ側に近づいた値となる。このアース 側に流れるマイナスの電波はR1とR5の抵抗比率 によって銅整される。したがってOUT PUT 7aには、 例えば第11図的の47の波形に示されるようなブラ

ス例に偏った(パイアスした)電圧が印加される。 この場合にはプラス側のバイアス電圧V。が加わ っていると言い得る。 他方OUT PUT 7b側には全く 同様にして、例えば第11図にの48の波形に示され るようなマイナス側に偏った(バイアスした)質 圧が印加される。この場合には、マイナス側のバ イアスな圧V。が加わっていると言い得る。この 第10回の回路装置の場合には、高圧変換トランス 41のスライダックの部分で凝似陽極エミッタ2aと 提切除極エミッタ2bに出力する交流電圧の大きさ を自在に調整でき、また抵抗R1とR5の比率。 正確には R 5/(R1+ R 5)の 比率を調整することに よって、OUT PUT 7aから疑似陽極エミッタ2aに出 力するプラス側のバイアス電圧V。の大きさを自 在に調節できる。周様に、抵抗R2とR6の比率、 正確には R 6/(R 2 + R 6)の比率を調整することに よって、OUT PUT 7bから歴似時極エミッタ2bに出 カするマイナス側のバイアス電圧V。の大きさを 白在に垣飾で立る

この第9図と第10図に示した電圧コントローラ

気の流れに運ばれて帯電物品に到達し、他方疑似 陽極エミッタ2aにも交流性圧が印加されるにも均 わらず正イオン温度が高く負イオン温度の少ない イオン化された空気が凝焼的に生成し、これが消 浄空気の流れに運ばれて帯電物品に到達する。し たがって、気流を横切る方向に二次元的な拡がり をもって多数配置する擬似陰極エミッタ2bと擬似 陽板エミッタ2aの配置 腹機を適切にすることによ って、例えば第1図のようにそれらの列を交互に したり、場合によっては個々に2bと2aを互い違い に隣接させたり、更には千鳥状にしたり、26の少 飲の群と2aの少数の群を交互に配置したりするこ とによって、このイオン発生器の下流側に存在す る帯電物品に対して、その状況に最も望ましいよ うに、負イオンと正イオンをバランスさせて供給 することができる。

(発明の作用効果)

以下に本発明者らか行った代表的な試験例を挙げて、本発明に従う交流式イオン発生器の作用効果を具体的に説明しよう。

このような回路をもつ電圧コントローラ装置 5を使用することによって、 擬似 陰 極 エミッタ2bには交流電圧が印加されるにも拘わらず負イオン 濃度が高く正イオン濃度はゼロに等しいようなイオン化された空気が継続的に生成し、これが消浄空

第12図は試験に供した設備の時図であり、垂直 磨流式クリーンルーム内の上から下に向かう渡速 が 0.3a/sec の 一 様 清 浄 空 気 流 れ の 中 に 。 第 2 図 に 示した構造の石英カバー付きのエミッタ2の一本 をその軸を鉛直方向にして配置する。その寸法は、 第2図の符号で説明すれば、タングステン律12の 直径は1.5mm, 石英管14は外径3.0mm,内径2.0mm で あり、 石 英 管 14 の 先 細 り の 針 郎 15 の 昼 さ が 5 mm で ある。またガラス管18は外径8mm,内径6mm であり、 その中に3mm 径の金属導体17が通っている。この エミック 2 は 鉛 直 方 向 の ガ ラ ス 管 18 お よ び 機 方 向 に低びる樹脂被煙管22内を終て電圧コントローラ 5 に 遅 体 で 接 続 さ れ る。 ス テ ン レ ス 鋼 の 真 円 の リ ング状接地対極3がその仮想中心軸線を鉛直方向 にして配置され、この仮想中心軸にエミッタ2の 軸をほぼ一致させ、接地対極3を上下方向にスラ イドさせることによってエミッタ 2 の放電端21と 接地対極3の中心までの距離Gをコントロールす る。このGは、放電端21が対極3よりも気波の上 波倒に位置するとき(第7図に示した状態)はブ

ラスの値、他方、放電端21が対極3のリングを突 き抜けて、対極るよりも気流の下波側に位置する とき(18図に示した状態)にマイナスの値とな る。またDiは対極3のリング直径を表す。このよ うに構成した放電部のエミッタ2にパイアス電圧 を付加した高電圧の交流を印加し、エミッタ2の 放電協21から1200==離れた下方にイオン温度計50 を配置して、ここに到達する正イオン濃度および 負ィオン濃度 (単位: ×10³/cc) を測定する。そ してエミック2に印加する交流電圧の交流成分実 幼値を∨、 パイアスな圧を∨ . とする。交流成分 実効値Vは、 類13図に示すように、 交流波形のゼ ・ロから片側ピークまでの電圧の1/17 倍の大きさ である。またバイアス電圧Vaは、第14図に示す ように、交後波形に付加する直流成分の大きさを 示し、プラス側にパイアスを付加した場合には正 の値、マイナス側にパイアスを付加した場合には 負の値となる。

第15回は、 D = 80 m m の接地対極 3 を使用し、 G = - - 25 m m として、エミッタに同波数 = 50 H z で、 V

度の負ィオンだけを発生させることができる。

他方、この試験条件下では、或るエミッタには V。を O より正の側に強く印加すれば正イオンだ けが発生するエミッタ (つまり、腱似隔極エミッ タ2a) となり、或るエミッタには V。を例えば -3 Kvよりもさらに負の側に強く印加すれば殆んど

■11Kvの高な圧の交流を、 V ■を変化させて印加 した場合に、イオン温度計50で測定されたプラス およびマイナスイオン透度を示したものである。 第15図の結果は、交後をエミッタに印加するにも 拘わらず、V。のコントロールによって正イオン または負ィオンに考しく傷ったイオン化空気が得 られるという極めて興味深い事実を示している。 すなわち、正イオン濃度について見ると、 Vist + 2 K v 付 近 で 極 大 偉 を 示 し . V a が - 2 ~ 0 K v 付 近で正イオン濃度は急激に減少する。一方、負イ オン濃度は、 V。ちー 4 Ko付近で極大値を示し、 これよりV。が高くなると食イオン温度は急激に 低下する。この試験条件下では、V*を適切にコ ントロールさえすれば、実質的に正イオンだけま たは実質的に負ィオンだけを発生させることがで きる。例えば、V•を0より正の例に印加すれば 負ィオンは殆んど発生せず高い濃度の正イオンだ けを発生させることができる。 また V oを - 3 Kv よりも、好ましくはー4Kvよりもさらに負の側に 印加すれば正イオンは殆んど発生させずに高い濃

負イオンだけが発生するエミッタ(つまり、 慶 個 陰 極 エミッタ 2b)となるから、 この両エミッタを 気 波の流れを 損切る方向に その 配列を 通切にして 分散して配置すれば、 帯電物品には正イオンと 負ィオンのパランスのとれたイオン化空気を連続して供給することができることになる。

るときの状態を図解的に示したものであり、イオンに示した矢印はクーロンカの大きさを裏すものである。したがって、この場合には、正負の理圧がエミッタ2に印加されるにも拘わらず、全体としては正イオンと比較すると、より多くの負ィオンがイオン落度計50に到達することになる。

本発明者らは、前記の試験において、 V 、 C 、D 等の因子を変えて V 。の影響を種々調べたが、 気流の速度が 0.15~ 0.6 a/sec において正イオンを 発生させる擬似陽極エミッタ 2 a の象件としては、

R K v S V

-80 m m ≤ G ≤ 80 mm,

50 m a ≤ D ≤ 150 m m .

- 8 Kv ≤ V . ≤ 8 Kv

の 箱 囲 が好ましく、 他 方、 負ィオンを 発生させる 疑 似 階 板 エミック 2 b の 条件 と し て は 。

8 K v ≤ V

- 80 mm ≤ C ≤ 0 mm.

50a= ≤ D ≤ 150an.

- 8 Kv ≤ V , ≤ 0 Kv

/ f L *) . 10 K v では2.5 × 10 * (個/f L *) . 20 K v では2.9 × 10 * (個/f L *) の発度が生じた。また、石英管14を付けた本発明に従うエミッタを1050時間使用後に、その放電端部を顕微鏡観察したが、使用後の形態は使用前のものと全く区別が付かず、粉度の附着も損傷も全くなかった。さらに、本発明に従うエミッタに11.5 K v の交流を印加してエミッタ協部から12.5 c = 下方のオゾン濃度を測定したが1 ppb以下の検出不能な値となった。

以上説明したように、本発明によると、既述の 従来技術において内蔵していた問題の殆んどが解 決され、特に半導体製造における静電気障害を効 果的に防止できる。.

4. 図面の簡単な説明

第 1 図は本発明に従うイオン発生器の配置状態の機略を示す斜視図、第 2 図は第 1 図の各放電部を構成しているエミッタの例を示した断面図、第 3 図は第 1 図の放電部を構成しているエミッタと対極の拡大図、第 4 図は第 1 図の各放電部を構成するエミッタの他の例を示した断面図、第 5 図は

の範囲が好ましいことがわかった。

両者において C と V 。の違いが目立つが、 擬似 陸橋エミッタ 2 b の 場合には、 G は 第 8 図 の 慈様の ようにエミッタ の 先端 21 が 対極 3 より も気流の下 流側に突き 抜けているのが好ましく、 且つ V 。は マイナス 例に 限られるのに対し、 歴 似 陽 極 エミック 2 a で は G は 第 7 図 のようにエミッタ の 先端 2 i が 対極 3 より も 気流の 上流 例に 位置 していても、 ま た 第 8 図 の ように 気流の 下流 例に 位置 していても よく、また V 。 は 必ず しも プラス 例 だけに は限ら ないと言うことである。

また、本発明者らは、第12図の試験設備においてエミッタに20%vの高電圧の交流を印加してもこの放電部からの発力は全く検出できなかった。これに対して、第2図で示した石英管14を取り除いてタングステン棒12を露出した状態での試験を実施したところ、コロナ開始電圧6%v以上になると発感し始め、空気中に含まれる0.03μ。以上の粒子数を、エミッタの端部から鉛直下方へ160mmがれた位置で計測したところ、6%vでは7.4×10*(個

第1図の各放電部を構成するエミッタのさらに他 の例を示した断団図、第6図は第1図の各放電部 を構成する対極の例を示した斜視図、第7図は第 1図の各放電師を構成するエミッタと対極との位 置関係の例を示した圏、 第 8 図は第 1 図の各放電 部を構成するエミッタと対極との位置関係の他の 例を示した図、 第9図は第1図の電圧コントロー う装置およびその操作部の電気回路の例を示した 回路図、第10回は第1回の電圧コントローラ装置 およびその操作部の電気回路の他の例を示した回 路図、第11図は第10図の電気回路によって得られ る方形波の例を示した図、第12図は本発明に従う イオン発生器の試験に供した設備の配置図、第13 図は第12図の試験において印加する高電圧の交流 成分実効値を説明する波形図、第14図は第12図の 拡験において印加するパイアス電圧を説明する波 形図、第15図は第12図の試験設備において所定の 条件下でパイアス電圧Vュを変化させて印加した 場合にイオン濃度計で測定されたプラスおよびマ イナスイオン濃度を示した図、第16回はパイアス

特開平3-230499 (14)

2 ・・エミッタ (針状の放電板)

2a・・疑似陽極エミッタ。

2b・・提供陰極エミッタ

3·接 地 対 極.

4 · · 放理対.

5 ・・電圧コントローラ装置。

6・・絶縁被覆された準線。

7b・・マイナス例にバイアス電圧が付加された交流の高電圧の出力強子。

7a・・7aよりもプラス側に偏ったパイアス電圧が 付加された交流の高電圧の出力端子。

8、・電圧コントローラ装置の操作部。

9・・対極の接地導線。

12・・タングステン博,

13・・セラミックス製チューブ,

15・・セラミックス製チューブの針部,

21・・エミックの放電箱。

32.33 ・・交流トランス。

34.35 ・・直浪トランス。

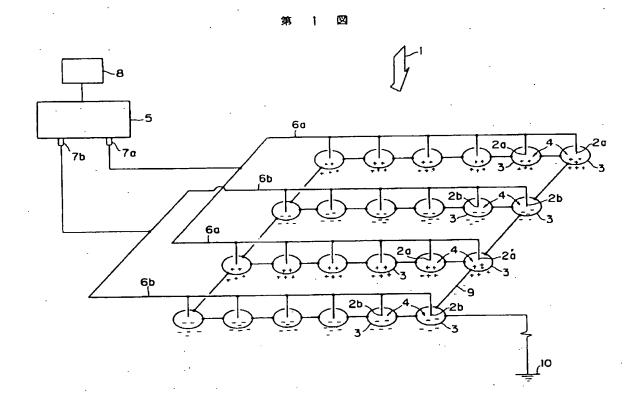
38 · · 整流回路,

39 - · 定電圧回路,

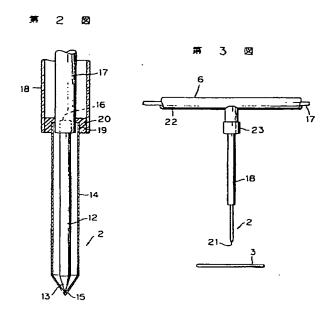
40・・インバータ回路:

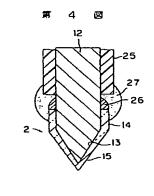
41・・スライダック付きの高圧変換トランス。

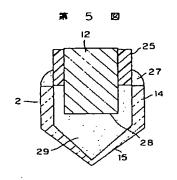
42・・高圧プロック。

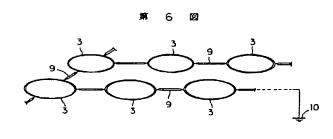


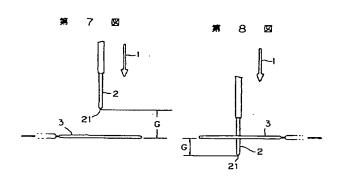
持開平3-230499(15)

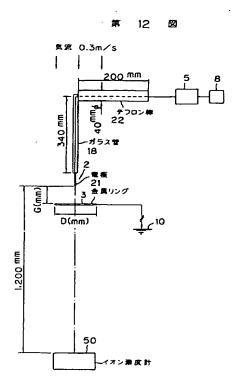


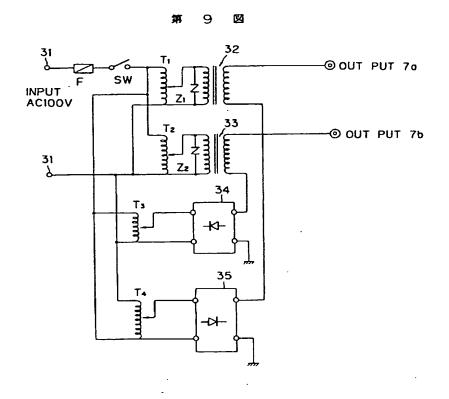




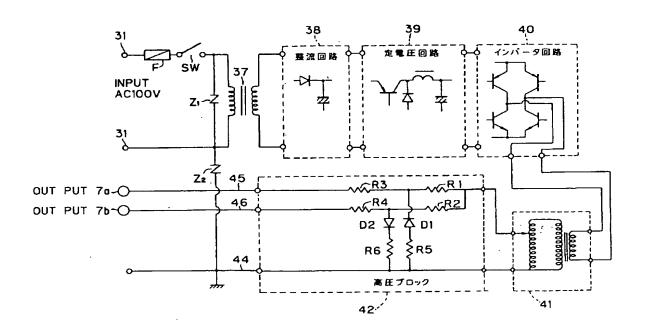




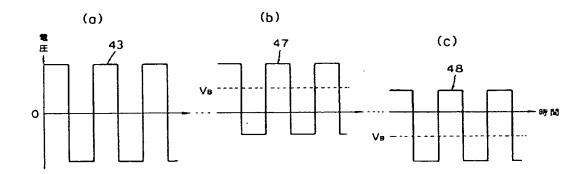


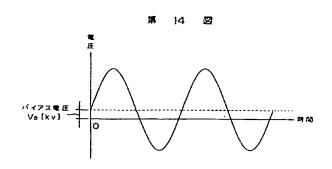


第 10 図

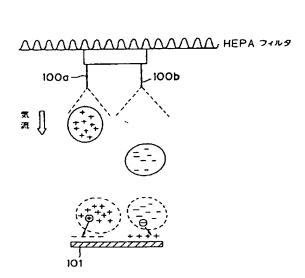


第 | 1 図

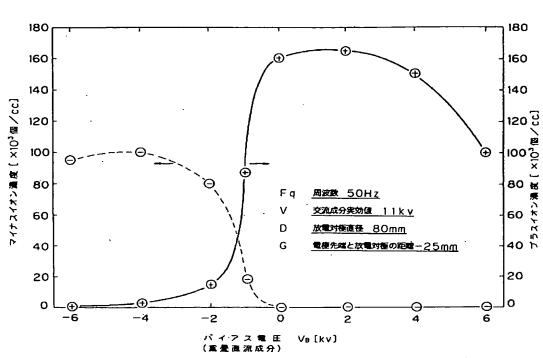


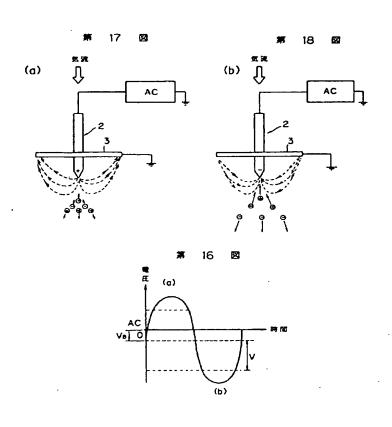


第 19 図



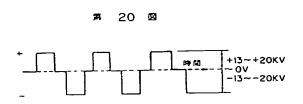


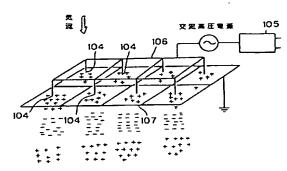




特開平3-230499 (18)







21 Ø

